

Title (en)
Coating process

Title (de)
Beschichtungsverfahren

Title (fr)
Procédé de revêtement

Publication
EP 1314487 A2 20030528 (DE)

Application
EP 02024369 A 20021102

Priority
DE 10157881 A 20011126

Abstract (en)
A process involves applying a material onto a substrate surface using an electrostatic charge. The substrate is located on a transport unit, and is electrostatically neutralized before it leaves the transport unit. The substrate is charged electrostatically before the material is applied by using an electrode, so the substrate is pressed against the transport unit. <??>A process involves applying a material onto a substrate surface using an electrostatic charge. The substrate is located on a transport unit, and is electrostatically neutralized before it leaves the transport unit. The substrate is charged electrostatically before the material is applied by using an electrode, so the substrate is pressed against the transport unit. The application unit consists of a nozzle, especially a wide slit nozzle, multi-channel nozzle or adapter nozzle. The transport unit voltage is 1-40 kV, especially 2-15 kV, and the substrate electrode consists of one or more individual electrodes. The material that is applied to the substrate consists of acrylate, natural rubber, synthetic rubber or EVA adhesive.

Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung von bahnförmigen, zumindest zweischichtigen Produkten, bei welchem eine aus einer Auftragsvorrichtung austretende Masse als Schicht unter Aufbringung elektrostatischer Ladungen auf ein bahnförmiges Substrat aufgetragen wird, welches auf einer Transportvorrichtung geführt wird, und bei dem das mit der Masse beschichtete Substrat vor dem Verlassen der Transportvorrichtung elektrostatisch neutralisiert wird, wobei auf das bahnförmige Substrat vor der Beschichtung mittels einer Substratelektrode elektrostatische Ladungen aufgebracht werden, so daß das Substrat auf die Transportvorrichtung gedrückt wird. <IMAGE>

IPC 1-7
B05D 1/04; B05D 1/26; B32B 31/00

IPC 8 full level
B05D 1/26 (2006.01); B05D 1/00 (2006.01); B05D 3/14 (2006.01)

CPC (source: EP US)
B05D 1/265 (2013.01 - EP US); B05D 1/007 (2013.01 - EP US); B05D 3/14 (2013.01 - EP US)

Cited by
DE102006023743A1; EP1645587A1; CN111373007A; WO2019086705A3

Designated contracting state (EPC)
DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)
EP 1314487 A2 20030528; **EP 1314487 A3 20040616**; **EP 1314487 B1 20051012**; DE 10157881 A1 20030605; DE 50204513 D1 20060223; ES 2250571 T3 20060416; US 2003138572 A1 20030724; US 6896936 B2 20050524

DOCDB simple family (application)
EP 02024369 A 20021102; DE 10157881 A 20011126; DE 50204513 T 20021102; ES 02024369 T 20021102; US 29194402 A 20021111